

**Silicon Low Leakage Diode**

- Low-leakage applications
- Medium speed switching times
- Pb-free (RoHS compliant) package <sup>1)</sup>
- Qualified according AEC Q101


**BAS116**


Type	Package	Configuration	Marking
BAS116	SOT23	single	JVs

**Maximum Ratings** at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	$V_R$	80	V
Peak reverse voltage	$V_{RM}$	85	
Forward current	$I_F$	250	mA
Non-repetitive peak surge forward current	$I_{FSM}$		A
$t = 1 \mu\text{s}$		4.5	
$t = 1 \text{s}$		0.5	
Total power dissipation $T_S \leq 54^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	370	mW
Junction temperature	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	$T_{stg}$	-65 ... 150	

**Thermal Resistance**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point <sup>2)</sup>	$R_{thJS}$	$\leq 260$	K/W
BAS116			

<sup>1</sup>Pb-containing package may be available upon special request

<sup>2</sup>For calculation of  $R_{thJA}$  please refer to Application Note Thermal Resistance

**Electrical Characteristics at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>DC Characteristics</b>					
Breakdown voltage $I_{(BR)} = 100 \mu\text{A}$	$V_{(BR)}$	85	-	-	V
Reverse current $V_R = 75 \text{ V}$ $V_R = 75 \text{ V}, T_A = 150^\circ\text{C}$	$I_R$	-	-	5 80	nA
Forward voltage $I_F = 1 \text{ mA}$ $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_F = 50 \text{ mA}$ $I_F = 150 \text{ mA}$	$V_F$	-	-	900 1000 1100 1250	mV

**AC Characteristics**

Diode capacitance $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	$C_T$	-	2	-	pF
Reverse recovery time $I_F = 10 \text{ mA}, I_R = 10 \text{ mA}$ , measured at $I_R = 1 \text{ mA}$ , $R_L = 100 \Omega$	$t_{rr}$	-	0.6	1.5	$\mu\text{s}$

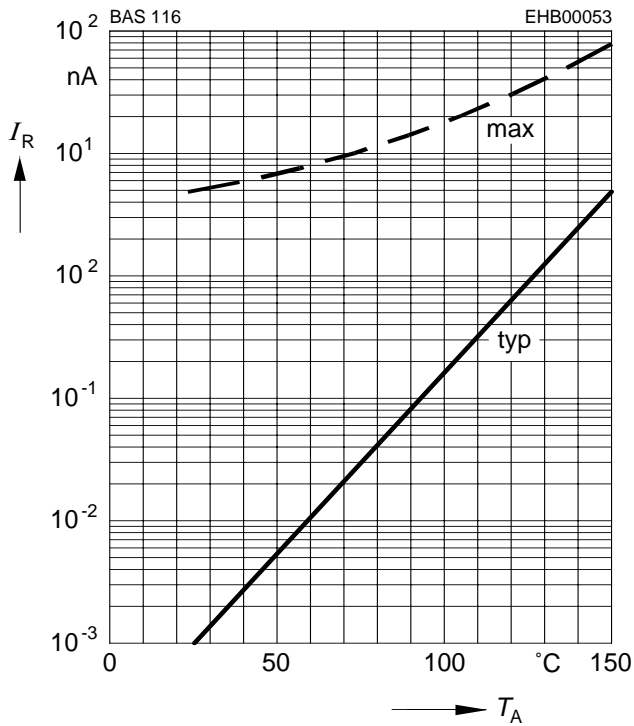
**Test circuit for reverse recovery time**


Puls generator:  $t_p = 10 \mu\text{s}$ ,  $D = 0.05$ ,  
 $t_r = 0.6 \text{ ns}$ ,  $R_i = 50 \Omega$

Oscilloscope:  $R = 50 \Omega$ ,  $t_r = 0.35 \text{ ns}$ ,  $C \leq 1 \text{ pF}$

**Reverse current  $I_R = f(T_A)$**

$V_R = \text{Parameter}$



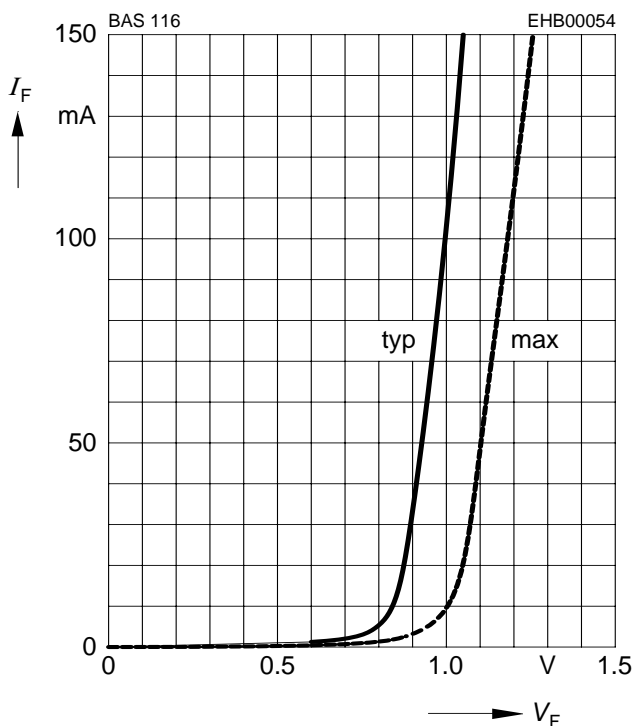
**Forward Voltage  $V_F = f(T_A)$**

$I_F = \text{Parameter}$



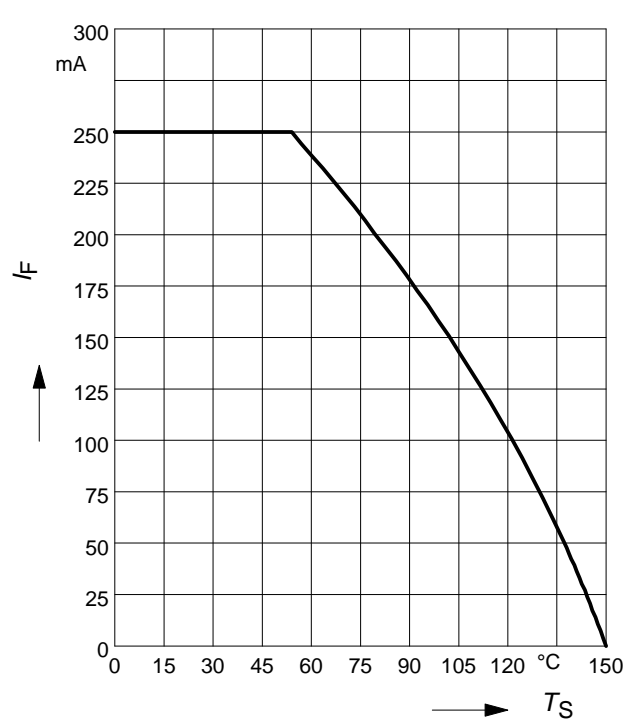
**Forward current  $I_F = f(V_F)$**

$T_A = 25^\circ\text{C}$



**Forward current  $I_F = f(T_S)$**

BAS116



Permissible Puls Load  $R_{thJS} = f(t_p)$

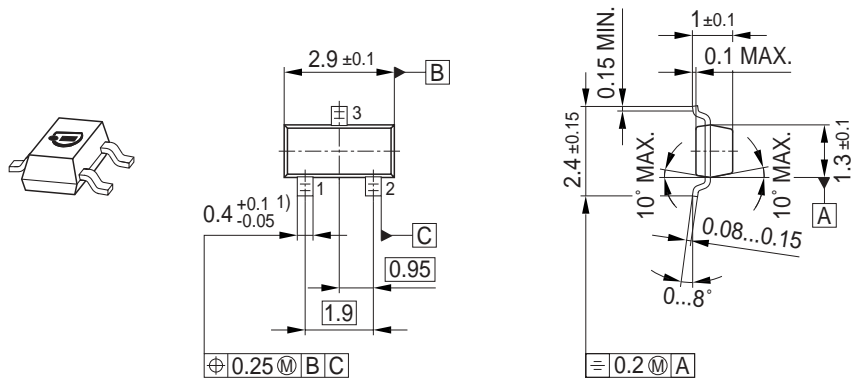


Permissible Pulse Load

$I_{Fmax} / I_{FDC} = f(t_p)$

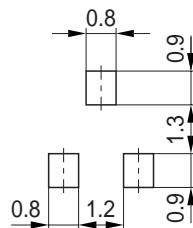


Package Outline



1) Lead width can be 0.6 max. in dambar area

Foot Print



Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel  $\varnothing$ 180 mm = 3.000 Pieces/Reel  
 Reel  $\varnothing$ 330 mm = 10.000 Pieces/Reel



Edition 2006-02-01

Published by

Infineon Technologies AG

81726 München, Germany

© Infineon Technologies AG 2007.

All Rights Reserved.

### **Attention please!**

The information given in this dokument shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

### **Information**

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

### **Warnings**

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system.

Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)